校准系统项目会议议程（20200813）

**一、上周待决议事项**

1、事项：IP表头兼容校准软件问题

方案：欧阳跟科杰讨论和确认，把IP-PDU级联模式下默认地址改为1，在从机模式是不会主动向外发送数据，这样就解决与校准软件命令冲突问题。

具体见欧阳提供的附件《IP表头兼容校准软件技术方案说明书》

2、事项：BM校准，通讯串口线需要用手扶问题

方案：王工提出在预留的孔位上，焊接4位的排母，即可解决此问题。

**二、**各责任人汇报工作内容和进度

1、IP表头软件修改进度状态 汇报人：李科杰

1. 本周计划任务需完成序列号读取、及写入功能

2、 SI、BM表头软件修改进度状态 汇报人：欧阳

1. 完成ZPDU锰铜与互感器执行板校准功能，
2. 完成高密度校准改进功能
3. 正在修改ZPDU磁保持校准功能

3、校准系统软件进度状态 汇报人：罗志勇

1. 完成SI表头单三相，交直流协议对接与数据读取功能
2. 完成IP V1和V3单三相，交直流协议对接功能
3. 完成ZPDU锰铜与互感器执行板校准联调功能

**三、项目相关问题及进度讨论**

1. 欧阳这边单片机Flash空间，可能不够
2. 上周决议需这周确定问题：IP、SI自动校准功能演示时间预估

四、下周行动及任务分配

1、IP完成单三相交流校准功能改进 李科杰

2、SI、BM完成交流校准功能改进 欧阳

3、校准系统开始与表头设备校准联调 罗志勇、彭明东

五、其它问题和冲突

1、

2、